

## 第2回システム工学部同窓会近況報告会参加申込用紙

申込の締切・・・平成22年10月12日(火)まで

(※印の事項は必ず記入してください。)

下記により参加を申し込みます。

1. ※氏名 \_\_\_\_\_ (旧姓) \_\_\_\_\_

2. ※システム工学部卒業年月 平成\_\_\_\_年\_\_\_\_月

・出身学科 (該当学科の○印を黒く塗りつぶしてください。)

○情報通信システム学科 ○光メカトロニクス学科 ○精密物質学科

○環境システム学科 ○デザイン情報学科

3. ※大学院システム工学研究科

・博士前期課程修了 平成\_\_\_\_年\_\_\_\_月

・博士後期課程修了又は単位取得退学 平成\_\_\_\_年\_\_\_\_月

出身クラス \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_ゼミ (指導教員 \_\_\_\_\_)

5. その他

同伴者 \_\_\_\_\_人 (家族、友人、知人等 (システム工学部またはシステム工学研究科の出身者以外) が同伴される場合は、その人数を記入してください。)

◎住所等に変更のある方、または情報提供していただける人は以下の項目について記入をお願いします。

・郵便番号 \_\_\_\_\_

・住所 \_\_\_\_\_

・電話番号 \_\_\_\_\_ (自宅・携帯)

・勤務先名 \_\_\_\_\_

〒 \_\_\_\_\_

所在地 \_\_\_\_\_

・メールアドレス \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ (PC・携帯)

◎今回の近況報告会に限らず、同窓会や大学、学部に対するご要望、ご意見、ご質問等を自由にご記入下さい。今後の参考にさせていただきます。